

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2026-007

宝鼎科技股份有限公司

关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实际情况，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）拟向金融机构申请总额度不超过人民币32亿元或等值外币的授信额度，其中金宝电子授信额度25亿，宝鼎科技母公司授信额度5亿元，河西金矿授信额度2亿元，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的合同约定为准，融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、资产池（含票据池）配套额度、保函、保理、供应链金融、信用证和黄金租赁等。

二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况

以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，在授信总额范围内，公司及子公司管理层可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公司及子公司之间的授信额度等。

为便于申请综合授信工作进行顺利，在上述授信额度内，提请股东会授权公司及全资、控股子公司法定代表人或其授权代理人全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、担保、借款、抵押、融资、开户、销户等），签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月21日